# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

62-001290

(43)Date of publication of application: 07.01.1987

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 60-138917

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

27.06.1985

(72)Inventor: YAMAMOTO MOTOYUKI

OBA YASUO

MUTO YUHEI

# (54) HETERO-JUNCTION TYPE SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the uniformity and reproducibility of laser characteristics by laminating two layers or more of compound semiconductors having different forbidden band width between a clad layer and a first coating layer and diffusing a P-type impurity up to the clad layer while penetrating layers in a striped section.

penetrating layers in a striped section.

CONSTITUTION: The title semiconductor laser has an N-GaAs substrate 102, an N-Ga0.65Al0.35As clad layer 103, a, a Ga0.92Al0.08As active layer 104, a P-Ga0.65 Al0.35As clad layer 105, an N-GaAs current stopping layer 106, a P-Ga0.74l0.3As first coating layer 107, a P-Ga0.65Al0.35As second coating layer 108, a P-GaAs contact layer 109, metallic current layers 101, 112, a layer 110 in which two layers of GaAs and Ga0.4Al0.6As having different forbidden band width are each grown repeatedly, a stripe 111, and a region 113, a composition of which is brought between GaAs and Ga0.3Al0.7As through the diffusion of a P-type impurity. When the P-Ga0.7Al0.3As first coating layer 107, the P-

Ga0.65Al0.35As second coating layer 108 and the P-GaAs coating layer are grown, Zn is diffused until it reaches the P-clad layer 105 of F when diethylzinc is used as a P-dopant.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 1290

@Int.CI.4

織別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987) 1 月 7 日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

ヘテロ接合型半導体レーザ の発明の名称

の特 題 第60-138917

四出 類 昭60(1985)6月27日

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究所内 (72.22) 朋 者 ш 70発 明 者 大 裼 唐 夫 川崎市泰区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究所内 620 年 明 者 邓. 川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究所内 武 藤

താഷ ഇ Κ 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

### 発明の名称

ヘテロ接合型半導体レーザ

## 2. 特許研束の範囲

活性層に対し、遊板と反対側のクラッド層上に 該クラッド階とは慌導型の異なる異種層をストラ イプ状部分を除いて形成し、且つこの上に上記り ラッド層と同じ導備型の被獲層を形成して電流鉄 効果及び作り付け薄波路効果を持たせたヘテロ 接合巫半導体レーザ装備において、上記クラッド 層内の被覆層界面近傍に繋制帯幅が異なる化合物 半導体を少なくとも各1層以上積滑し、上記スト ライブ部分にP形不納物を該層を貫通して上配ク ラッド層まで拡散して上記クラッド層の禁制帯幅 と同等になるようにし、且つ前記被覆層は前配ク ラッド層よりも屈折塞が大きい層であることを特 数とするヘテロ接合型半導体レーザ。

#### 3. 発明の詳細を説明

本発明は、作り付け導放路構造を備えたヘテロ 接合選挙導体レーザ義嚴の改良に関する。

# 「数額の技術的智量とその問題点]

デジェル・オーディオ・デイスク(DAD)。 ビデオ・ディスク、ドキュメント・ファイル等の 光ディスク装置や光通信用光源として半導体レー ザの応用が開けるにつれ、半導体レーザの登章化 技術が必要となってきた。従来、半導体レーザ用 の海膜多層へテロ接合結晶製作技術としては、ス ライディング・ボート方式による液相エピタキシ + ル成長法(LPE法)が用いられてきたが、 L PE法ではウェハ面積の大型化に限度がある。と のため、大面積で均一性及び制御性に優れた有機 金属銀相成長法 (MOCVD法) ヤ分子線エピタキシ - 法(MBE法)等の結晶成長技術が近年等に注 日されるようになってきた。

ē

MOCVD法の輸機を生かした作り付け導放路レ ーザと言えるものに、1980年に発行されたアプ ライド・フィジックス・レグー拡、頼37巻3号 262百の餌3回に示す如き半導体レーザがある。 カシ図中302社N-GaAs 素板、303はN-Ga ALAs クラッド層、304はGaALAs 活性層。

3 0 5 は P-GaAtAsクラッド層、3 0 6 は N-GaAs 電洗阻止層、308はP-GaA4As被覆層、309 は P-GaAs コンタクト層、301,312は金属電極 を示している。との構造においては異種導電型の 電流阻止層306により活性層への電流注入がス トライプ状に限定されると同時に、活性層に導波 された光が電流阻止層306及び被模層までしみ 出し、その結果ストライプ直下とされ以外の部分 とで呉った復屈折事道を生じ、これによりストラ イブ直下部分に導放されたモードが形成されると とになる。すなわち、電流阻止層306によって 電流狭 による利得導波路構造と作り付け原折率 導波路構造とが自己整合的に形成されている。と の構造のレーザは岩者等の報告によれば、家園パ ルス動作では50(mA) 程度とかなり低いしきい 値で発振し、又単一モード発振が達成され横モー ドが十分良く制御されることが示されている。

なか、上記標流のレーザは蒸板302から電流 阻止層306の1部をストライプ状にエッチガタ したのち被硬層307及びコンタクト層309を

形成する第2回目の結晶成長とからなる2段階の 結晶成長プロセスにより作成される。ととで、 郷 2回目の結晶成長の開始時点におけるクラッド層 505への成長は一旦表面が空気中に晒された GaALAs 面上への成長である。とのため、従来の LPE法では成長が難しくGaAtAs面上への成長 が容易をMOCVD法によって始めて制御性良く製 作できるようになったものである。ところで、半 導体レーザの発振しきい値は動作電流の減少、寿 命等性の向上等の観点からも低いととが必要です り、しきい値の低さはレーザの構造、佐能の良し 悪しをはかる目安にもなっている。低しまい値を 示すレーザ構造としては、作り付け導放構造であ る堰め込み型(BH)や横方向接合型(TJS)が あり、とれらは10~20 (mA) 以下のしまい値 を示す。とれらに比べて第3回の構造のレーザの しまい値は、前述した様に50 (mA) とBH,TJS 親と比較して2倍以上高い。本発明者等の実験に よっても、現構造のままではこれ以上の低しまい 値化を計ることははなはだ困難であることが確か

められた。この様なしきい値の違いは、第3四様 造とBH、TJS型等との導波路効果の違いにあると 考えられる。即ち、第3回構造は、活性層304 に導放された光がクラッド層305を通して電流 組止庸306までしみ出し、吸収を受けるととに よって接合面に水平方向に等価的複素限折塞の虚 数部分に差が形成されて光がガイドされる吸収権 失ガイドである。一方、BH楞造等の場合は複素 屈折率の実数部分の差によって光がガイドされる **屈折率ガイドである。つまり第3回の標準では、** 吸収損失の分だけ閾値が上昇してしまりと考えら れる。損失ガイド傳通の以上のような欠点に鑑み るとき、低しきい催化を実現するためにはとうし た損失のペナルティーを払う必要のたい屈折塞導 放擬レーザに改良することが考えられる。この考 ま方をもとに考案された半導体レーザが第4回に 示すようなものである。 すなわち電流阻止層 406 は徳流阻止効果を得るために残すものの、との層 よりも屈折率の小さいクラッド層405を充分厚 くするととによって屈折率が高く、且つレーザ光

を吸収する電子阻子暦406にまで光がしみ出す のを防ぐ替わりに、ストライプ状律部分にはクラ ッド層405よりもわずかに屈折率が高く、かつ レーザ光を吸収しない被覆着 407を設けたもの である。この構造では、活性層404に導放され た光は、ストライプ直下部分では屈折塞の大きい 被覆層(07を感じる一方、ストライプの両側で は屈折率の小さい層を感じ、結果としてストラト プの内側、外側では実効屈折率の実数部分に差が 生じ、間折寒導波効果によって光がガイドされる ととにより十分低しきい値化することができた。 ・とどろが、第4回に示すレーザは再現性。量強 性の点に欠点を有していた。即ち、この構造のレ ーザでは前近したように活性階404に導放され た光が被覆層もりでを感じるように両層の深みを 厳密に調整したければならない。 MOCVD 装要に よる結晶成長の腹厚制御は0.0014m以下に出来る。 しかしながら多層構造を成長後、ストライプ部分 を例えば 8 H2SO(+1 H2O2 エッチンク散を用い て飲刻する時、エッチンク液の組成、温度、及び

エッテング液の回転速度によって検料速度が具なる、又被エッチング層の表質状態(慢化板の厚本)によっても異なり、クラッド層の厚みを制御する ことが大変困難であった。

# (発明の目的)

本発明の目的は実効周折率差による作り付け導 波路構造を有するヘテロ接合版単導体レーザの均 一性、再現性向上を計ることを目的としたもので ある。

## [発明の模要]

本発明は、活性層に対し溶液を反対側のクラッド海上に飲クラッド層とは導電型の馬なる層がストライプ状態クラッド層と同じ導電型の馬なる層が大比配クラッド層と同じ導電型の被優層が形成され、上にのクラッド層と同じ導電型の被優層が形成され、で、中に接合型半球体レーザ線度で、前配被優層は少なくとも2層に対応され、活性層に近い方の第1の被優層は前記クラッド層より。周性率が大きい間であり、活性層に違い方の第2の被優層は所1

1 0 8 は P-Gz 0.6 5A & 0.3 5A s 終 2 被獲用、 1 0 9 は P-GaAsコンタクト層、101,112は金属電 極層、それぞれ示している。110は禁制帯が呉 たる GaAs, Ga0.4A 20.6A a を各々 2 層線 り返し成 長した間、111は、ストライプ、113はP型 不純物を拡散してGaAsとGa0.3Aと0.7Asの中間の 組成とした領域である。上記構造のレーザは譲っ 図(1)~(b)に示す工程によって実現される。ます。 第2図(a) に示す如く面方位(100)のN-GaAs基板 202(Siドープ1×10<sup>18</sup>m<sup>-3</sup>)上に厚さ1.5 (µm)のN-Ga0.65Aと0.36As クラッド層 2 0 3 (8e ドープ 1×10<sup>17</sup>cm<sup>-2</sup>),厚さ0.08[μm]のアンドー ブ Ga 0.9 2A & 0.0 8A s 活性層 2 0 4 , 厚さ 0.3 [ #m] の P-Ga 0.6 5A 2 0.3 5A a クラッド 暦 2 0 5 (Mgドー ブ2×10<sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>),厚さ0.01[μm]のアンドープ GaAaと同じ厚みのアンドープGa03A20.7Asを 各 2 周繰り返し成長した間、厚さ 0 5 ( μm )のP-Ga'0.65Aと0.35Asクラッド層 2 0 5 (Mgドープ2× 10<sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>)及び厚さ1[#m]のN-GaAs電流阻 止層(異種層)206(Seドープ5×1018mg-3)を

にかいて、上記タラッド層と第1の被復層の間に 類割帯偏が異なる化合物学導体を少なくとも2層 以上機構し、上記メトライト部分に下形不物物 設備を資達して上記タラット層で拡散して上記タラット層で拡散して上記を ララッド層の繋制帯幅と同等になるようにされた もので、レーザ特性の均一性、再現性向上を計っ た構造のレーザである。

## [ 発明の効果]

本発明によれば、上記クラッド層内に乗制符編 が異なる化合物半導体を少なくとも2層以上積層 することによって、実効照折率を一定にすること によって低しきい値電流のレーザを均一性負く且 っ再現性負く作成することができた。

# (発明の実施例)

第1関は本発明の一実施例に係わる半導体レー ずの環路構造を示す断面図である。図申102は N-GsAs 落破、103はN-GsacsACcsSASクラ ッド層、104はGsacsACcsSAS范性層、105 はP-GsacsSACsSASクラッド層、106以N-GsAs 電電間上層、107はP-GsatsACsAsa質は被解。

限次成長した。との解1回目の前品成長にはMOC VD 放を用い 成是条件は高級限度 750(で)、V / Ⅲ = 20、 + + 3 アガス(Hs)の流量~10(&/m(n)、 原料はトリッチルカリゥム(TMG:(CHs)3Ga)、トリメナルアルミニタム(TMA:(CHs)3Ga)、トリメナルアルミニタム(TMA:(CHs)3A4)、アルジン(AsHs)、P・ドーペント:センタコペンタジエニルマグネンタム((CsHs)3Mg)、NE/ペント:センソ化次漢(HsSe)で成長速度は 25 [μm/mis)であった。との時間 まをアードーペントとして用いたのは拡散係数が例えば 2 n.と比べて小古いことに 29(Mgの拡散係数列のに13×10で12 m/sec900で、2 n は C = 1 × 10でm/sec900で、2 n は C = 1 × 10でm/sec900で、2 n は C = 1 × 10でm/sec900で、3 m が 世間 2 0 4 及び GsA。/Gas。Ac47As 2 1 0 層 へ異常拡散したい。

次に新2別()に示す如く電流阻止層206上に フォトレジスト214を験布し、 就レジスト214 に 概3 (メm)のストライプ 次窓を形成し、これ をマスタとして電流阻止層206を選択エッチン 少し、さらにタラット層205を選択エッナンタ してストライプ 状の湯209を形成した。この時

GaAsの選択エッチャントはアンモニアと消費 化水素水と水の混合したものであるこのエッチャ ントは液のPHを調整することによってGaAs と Ga 0.6 5 A & 0.3 5 A s の選択比が~50倍程度に出 来る。又Pークラッド層のエッチャントはHFと 水の混合液を用いた。この液は G a A L A s (X=0.35) のエッチング量はGaAsに比べて~100倍以 上である。このようにエッチャントを変えること によって活性領域204までの厚みをPークラッ ド暦 2 0 5 の厚み 0.3 [ µm ] と G a A s / G a A L A s 4 層の厚み 0.04 [ sm ]の合計は 0.3 4 [ μ m ]と 放長厚みで精確に制御出来た。次いでレ ジスト214を除去し、袋面洗浄処理を越したの ち、第2回目の数異成果をMOCVD法で成果温度 800℃で行った。すなわち第1回に示す如く全面 に厚さ Q. 3 (μm] P - Ga 0.7 A 2 0.3 A a 紙 1 被 覆 層 107.10 m F O P-Ga 0.8 8 A L 0.8 8 A s 模 2 技 獲勝108 及び0.5 μm厚のP-G a A a 被覆 眉を成長したこの時、Pードーパントとしてジェ ナル亜鉛 (DEZ(C2H8)2Zn)を用いた。たれぞれ

の不純物養度を 2×10 18cm-3,2×10 18cm-3,5×10 18 2 とした。この時 2 n は拡散係数が高いので ストライプ部分を通して乙ョがFのPークラッド 雇105に到達するまで拡散される。その拡散す れた部分のGaAsとGa0.3Aと0.7Asの 組出は子 の中間の組成となり(参考文献1)Ga0.85A40.35 A s となり、ストライプ部分のみが上の第1被理 層まで光がレみ出し、実効圏折率兼を持つ脳折塞 導波効果によって光がガイドされる。 これ以後は通常の電磁付け工程によりコンタクト 層109の上にCェーAu電板器112を基板1 102の下面にAu-Ge電框 I01を被粉して 前記第1回に示す構造を得た。かくして得られた 試料をへき関により共振器、長250[μm]の ファベリベロー型レーザに切り出した妻子の此性 は、しきい催電流35(mA)と低く片面数分量子 効率 6 4 5 [ # ] と良好であった。又出力 3 0 [ m W ]

以上までキンクのない機形性の良い電流=光出力

特性が得られた。又レーザ端面より放射されたレ

ーザ光ビームの接合面に水平方向、垂直方向のビ

ームウェストは端面に一致しており、周折率ガイドが充分におとなわれていることが確認できた。

本発明は上近した各実施例に展定されるものではない。例えば、クラッドのaAAAaの組成、倍性層の 根故、G s A s / G s AAAA s の組成及び各 厚 みに 整本の組合わせがあり 省要されるレーザ特性に合わせて般計すれば良い。さらに材料としては I s G s A s F ヤ A 2 G a I s P 等の他の化合物 半導体材料を用いてもよい。又成長法としてはMOCVD法にかわり M B E 法でも良い。その他、本発明の賢旨を決して、対力のM B E 法でも良い。その他、本発明の賢旨を決して、対力のM B E 法でも及い。その他、本発明の賢旨を決して、対力のM B E 法でもる。

## 4. 図面の簡単な説明

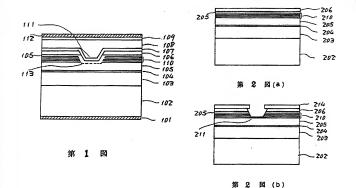
[発明の他の実施例]・

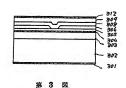
部1回は本発明の一実施例に係わる単導体レー ずの概略構造を示す所面図、 部2回は上記実施例 レーザの製造工程を示す所面図、 第3回は党半導 ストライブ状の実効屈 纤維差を大きくした半導 レーザの概略構造を示す断面図。 第4回は第3回 を改良した半導体レーザの概略構造を示す新面図 を改良した半導体レーザの概略構造を示す新面図

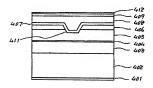
# である.

101.301.401 ··· AuGa電板、 102,202,302,402…n-GaAs落板, .103.203.303.403...n - Ga 0.5 8A & 0.8 8A & クラット階、 104.204.304.404…Gac.9 2A&c.0 8A s活性層。 105 - 205 . 305 . 405 - P - Ga 0. 6 8 A 4 0. 3 8 A a 4 9 - VIII. 106,206,306,400; n-GaA:電流阻止層, 407···P - Ga 0.7 A & 0.3 A s 第 1 被獲備。 107,307. 108,308, 408-P-Ga0.6 8A & 0.8 8 A s 第 2 被獲權。 109,309, 409…P-GaAsコンタクト所、 110,210, ...... GaAs/GaO3Aco7As 版. 111,211,311,411…ストライプ状構、 412…CrAu電標, 113, ..... Z n 拡散領域,

代理人 弁理士 則 近 鞍 佑(ほか1名)







NY A FZI